

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild









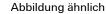












Hochtemperaturfeste Doppelstock-Stiftleiste SCDV-THR für den Reflowlötprozess.

- Einsatz von zwei Schnittstellen auf der gleichen Grundfläche und in einem Arbeitsgang.
- Abgangsrichtung: 90° (liegend)
- Anschlüsse in zwei versetzten Ebenen und für einen freien Zugang zu jeder Reihe.
- Platz für Beschriftungen und Kodierung.
- Verpackung im Karton.

Die Weidmüller Steckverbinder im Raster 3,81 mm (0.15 inch) sind layout-kompatibel zu gängigen Steckverbindern und bieten Platz für Bedruckung und Kodierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 26, 90°, Lötstiftlänge (I): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
BestNr.	<u>1034090000</u>
Тур	SCDV-THR 3.81/26/90F 3.2SN BK BX
GTIN (EAN)	4032248762972
VPE	20 Stück
Produkt-Kennzahlen	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A
Verpackung	Box

Erstellungs-Datum 31. März 2021 08:56:22 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	59,92 mm	Breite (inch)	2,359 inch
Höhe	25,9 mm	Höhe (inch)	1,02 inch
Höhe niedrigstbauend	22,7 mm	Nettogewicht	17,545 g
Tiefe	21,9 mm	Tiefe (inch)	0,862 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Systemkennwerte

OMNIMATE Signal - Serie I	3C/SC 3.81			
Platinenanschluss				
THT/THR-Lötanschluss				
3,81 mm				
0,15 inch				
90°				
26				
1				
3,2 mm				
+0,02 / -0,02 mm				
d = 1,0 mm, oktogonal				
0 / -0,03 mm				
1,3 mm				
z + 0,1 mm				
2,1 mm				
1,9 mm				
45,72 mm				
1,8 inch				
2				
2				
fingersicher				
IP 20				
≤5 mΩ				
Ja				
Drehmoment Typ		Befestigungsschraube, L	eiterplatte	
Nutzungsinformationen	Anzugsdrehmoment	min.	0,1 Nm	
				0,15 Nm
		Empfohlene Schraube	Bestellnui	m <u>Merc KA</u> 2.2X4.5 WN1412
	Platinenanschluss THT/THR-Lötanschluss 3,81 mm 0,15 inch 90° 26 1 3,2 mm +0,02 / -0,02 mm d = 1,0 mm, oktogonal 0 / -0,03 mm 1,3 mm x + 0,1 mm 1,9 mm 45,72 mm 1,8 inch 2 2 fingersicher IP 20 ≤5 mΩ Ja Drehmoment Typ	THT/THR-Lötanschluss 3,81 mm 0,15 inch 90° 26 1 3,2 mm +0,02 / -0,02 mm d = 1,0 mm, oktogonal 0 / -0,03 mm 1,3 mm 2 + 0,1 mm 1,9 mm 45,72 mm 1,8 inch 2 2 fingersicher IP 20 ≤5 mΩ Ja Drehmoment Typ	Platinenanschluss THT/THR-Lötanschluss 3,81 mm 0,15 inch 90° 26 1 3,2 mm +0,02 / -0,02 mm d = 1,0 mm, oktogonal 0 / -0,03 mm 1,3 mm 2 + 0,1 mm 1,9 mm 45,72 mm 1,8 inch 2 2 fingersicher IP 20 ≤5 mΩ Ja Drehmoment Typ Befestigungsschraube, L Nutzungsinformationen Anzugsdrehmoment	Platinenanschluss THT/THR-Lötanschluss 3,81 mm 0,15 inch 90° 26 1 3,2 mm +0,02 / -0,02 mm d = 1,0 mm, oktogonal 0 / -0,03 mm 1,3 mm t + 0,1 mm 1,9 mm 45,72 mm 1,8 inch 2 2 fingersicher IP 20 ≤5 mΩ Ja Drehmoment Typ Befestigungsschraube, Leiterplatte Nutzungsinformationen min. max.

Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP GF	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	Illa
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-Leg
Kontaktoberfläche	verzinnt	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	120 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.	120 °C		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm		Bemessungsstrom, min. Polzahl	
	IEC 60664-1, IEC 61984	(Tu=20°C)	17,5 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl		Bemessungsspannung bei	
(Tu=40°C)		Überspannungsk./Verschmutzungsgrad	
	17 A	II/2	320 V
Bemessungsspannung bei		Bemessungsspannung bei	
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad		Überspannungsk./Verschmutzungsgrad	
III/2	160 V	III/3	160 V
Bemessungsstoßspannung bei		Bemessungsstoßspannung bei	
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad		Überspannungsk./Verschmutzungsgrad	
II/2	2,5 kV	III/2	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei		Kurzzeitstromfestigkeit	
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad		2	
III/3	2,5 kV		3 x 1s mit 76 A

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA)	300 V	Nennspannung (Use group D / CSA)	300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)	11 A	Nennstrom (Use group D / CSA)	11 A

(- 3 7 7		(- 5 1) /	
Nenndaten nach UL 1059			
Institut (cURus)	100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 	Zertifikat-Nr. (cURus)	

Institut (curus)	c FL us
Nennspannung (Use group B / UL 1059)	300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)	11 A
Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-

Zertifikat.

	E60693
Nennspannung (Use group D / UL	
1059)	300 V
Nennstrom (Use group D / UL 1059)	11 A

Verpackungen

Verpackung	Box	VPE Länge	495 mm
VPE Breite	355 mm	VPE Höhe	182 mm
Klassifikationen			

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

Engineering-Daten



SCDV-THR 3.81/26/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Wichtiger Hinweis	
IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 "Class2". Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise	Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
	 Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sin entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
	• Zeichnungsangabe P = Raster
	 Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate
Zulassungen	
Zulassungen	
ROHS	Konform
UL File Number Search	E60693
Downloads	
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of the Manufacturer

STEP



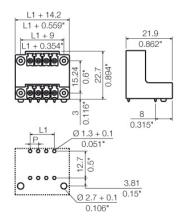
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild





Empfohlene Wellen-Lötprofile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Einzelwelle:



Doppelwelle:



Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlusselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezoge Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unteranderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.





Empfohlenes Reflow-Lötprofil

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Reflow Lötprofil

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt ≤ +3 K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste 'aktiviert'. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüsse auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.